© 2002 MicroPatent

MicroPatent® MPI Legal Status Report (Single Patent)

1. JP2067344A 19900307 WATERTIGHT MIXTURE

Assignee/Applicant: TATSUTA DENSEN KK

Inventor(s): MASUI RYUNOSUKE; OURA HIROYUKI; TAKEYA CHIKASHI

Priority (No,Kind,Date): JP21887188 A 19880831 X **Application(No,Kind,Date)**: JP21887188 A 19880831

IPC: 5C 08L 23/02 A

Language of Document: NotAvailable

Abstract:

PURPOSE: To obtain a watertight mixture exhibiting enough watertightness for imparting watertightness to an outdoor (crosslinked) polyethylene insulated wire and good corrosion effect even if rain water penetrates therein by compounding an olefinic resin with an epoxy plasticizer and benzotriazole (or its deriv.).

CONSTITUTION: 100pts.wt. olefinic resin (e.g. low- density PE resins) is compounded with 0.01-10pts.wt. epoxy plasticizer (e. g. epoxidized unsatd. fat) and 0.1- 5pts.wt. benzotriazole and/or its deriv. (e.g. a monoethanolamine salt of benzotriazole). A watertight mixture applicable for a PE insulated wire and a crosslinked PE insulated wire for outdoor use with excellent watertightness and without occurrence of disconnection accident caused by stress corrosion can be thereby obtd.

Legal Status: There is no Legal Status information available for this patent

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-67344

(5) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

平成2年(1990)3月7日 **3公開**

23/02 C 08 L 08 K 5/10 5/3475 H 01 B

LDC KEQ KFB

7107 - 4 J6770-4 J 6770-4 J

(全4頁) 請求項の数 1 審查請求 未請求

水密性混和物 ◎発明の名称

> 昭63-218871 ②特

E

昭63(1988) 8月31日 22出 顋

之 助 ⑫発

大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号

社内

宏 個発 大 浦

大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 タツタ電線株式会

社内

千 加 士 四発 者

大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 タツタ電線株式会

社内

タツタ電線株式会社 彻出 顋

大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号

個代 水口 理

発明の名称 水密性混和物

特許請求の範囲

オレフィン系樹脂100重量部に対して、エ ポキシ系可塑剤0.01~10重量部、ベンゾトリ アゾールおよび/又はベンゾトリアゾール誘導 体0.1~5重量部を配合して成ることを特徴と する水密性混和物。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、屋外用ポリエチレン絶縁電線およ び屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の燃線導体 間の間隙に充塡する水密性混和物に関するもの である。

〔従来技術〕

屋外用配絶縁電線として、塩化ピニル絶縁電 線(OW)、ポリエチレン絶縁電線(OE)、 架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)などが多用 されているが、架線後、電線内部に腐食性雨水 が侵入して、銅線表面に黒色酸化銅皮膜が生成 し、数年にして硬銅撚線がナイフカット状に異 常断線する、いわゆる、応力腐食割れを起すこ とがあり、電力保安上、重要な問題となってい

このような長期の腐食環境で発生する応力腐 食割れに対する解決手段の1つとして、硬銅燃 線内に水田コンパウンドを充填又は防錆剤、防 錆油などを混入した水密コンパウンドを充塡す る方法が種々提案されている。水密コンパウン ドを屋外用絶縁電線に充塡させるのは、①絶縁 電線内部に侵入する雨水を充塡によって防止す ることであり、②水田コンパウンドを充塡して も、僅かに生じるすき間から電線内部に侵入、 走水する雨水に対して硬調燃線の腐食を防止す ることである。

しかし、架線された水密絶縁電線はヒートサ イクルを模返し受けるため、①によって侵入す る雨水を完全に防止することは極めて困難であ り、②による腐食防止を解決する必要があるが、 現状では十分に解決し得るものが見当らないの が実状である。

[発明が解決しようとする問題点]

屋外用のポリエチレン絶縁電線および架橋ポリエチレン絶縁電線を完全な水密性とするためには、水密性混和物として具備すべき特性は次の諸点を満足する必要がある。

- ① 水密混和物は軟質で、燃線導体の間隙部に容易に充填できること
- ② 水密混和物を充填することにより、銅素線 上にすぐれた防錆皮膜が形成できること
- ③ 電線内部に侵入する腐食性雨水があっても、 腐食防止ができること
- ④ 外被のポリエチレン絶縁体の絶縁抵抗を低下させないこと
- ⑤ 電気工事においてポリエチレン絶縁体を剝離するとき、水密混和物が残らないように容易に剝離できること

である。本発明の目的はかかる課題を解決し、 水密性にすぐれた応力腐食断線事故のない屋外

リレート共重合体、エチレン酢酸ビニル共重合体、エチレン-酢酸ピニル-塩化ピニル三元共 重合体、プチルゴム、ポリイソプチレンなどの 樹脂の1種又は2種以上を組合せて用いるもの である。

本発明で用いるエポキシ化油には、ボキシ化大は、ボキシ化油には、ボキシ化油をおない。エポキシの油がでは、ボキシのは、ボキシのでは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのキルエポキシのは、ボキシのキルエポキシのは、ボキシのキルエポキシのは、ボキシのは、ボキシのキルエポキシステアは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボキシのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのはないは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは、ボャッのは

用のポリエチレン絶縁電線、架橋ポリエチレン 絶縁電線に適用できる水密性混和物を提供する ことにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、上記の課題を解決するために 鋭意検討を行なった結果、ベンゾトリアゾール 又はその誘導体をエポキシ系可塑剤に溶解させ て銅線面に接触又は塗布すると、銅線表面に良 好な耐食性皮膜が形成されることを見出して本 発明を完成させたものである。

本発明の構成は、オレフィン系樹脂100重量部に対して、エポキシ系可塑剤0.01~10重量部、ベンゾトリアゾールおよび/又はベンゾトリアゾール誘導体0.1~5重量部を配合して成ることを特徴とするものである。

以下、本発明の構成について更に説明する。 本発明において用いるオレフィン系樹脂とは、 例えば低密度ポリエチレン、エチレンープロピ レンラバー、エチレンープロピレンージェンタ ーポリマー、ポリプテン、エチレンエチルアク

キシシクロヘキサン誘導体およびエピクロルヒ ドリン誘導体などで、これらの群の1種以上が 使用できる。

本発明で使用する調用防錆剤としては、ベンソトリアゾールのほか、ベンゾトリアゾールルジェチルアミン塩、ベンゾトリアゾールセルス・サンカス・サンカンカールジョンがトリアゾールションがトリアゾールションがある。

ベンプトリアゲールなどをエポキシ系可塑剤 中に溶解するには、ベンプトリアゲールなどを メタノール、イソプロピルアルコールなどのア ルコール系溶剤に予め溶解し、エポキシ系可塑 剤中に注液し混合攪拌することにより均一に溶 解することができる。

本発明においてオレフィン系樹脂100重量

部に対して、エポキシ系可塑剤0.01~10重量 部配合するのは、0.01重量部未満では防錆剤の 添加にかかわらず、すぐれた防錆効果が期待で きない。逆に、10重量部を超える場合は、外 被として使用するポリエチレン絶縁体の絶縁面 に多量の可塑剤がプルームするので絶縁電線と して好ましくなくなる。

好ましい可塑剤の配合量は0.1~5重量部、より好ましくは0.2~3重量部である。

本発明においてベングトリアゾールおよび/ 又はその誘導体の配合量を0.1~5重量部とす るのは、0.1 重量部未満では可塑剤の配合にか かわらず、すぐれた防錆皮膜を形成できず防錆 効果が期待できない。逆に、5 重量部を超える 場合は、防錆効果が飽和することになり、経済 性に欠けるので好ましくない。好ましい防錆剤 の配合量は0.2~3 重量部、より好ましくは0.3 ~2 重量部である。

前記したベンゾトリアゾールなどを溶解させ た可塑剤を樹脂基材に配合すると、該基材から

充填し、その外間に絶縁厚さ2.5mm のポリエチレン絶縁電線を押出被覆して60mm² の水密性ポリエチレン絶縁電線を製造した。得られた各水密性ポリエチレン絶縁電線について、以下に示す耐食性試験(注1、注2)を行なった。その結果を第1表の下段に合わせて示す。

(注2) 製造後10日を経た水密性ポリエチレン絶縁電線から30cm長の試料を金ノコ

(実施例)

以下、本発明の実施例と比較例について説明 する。

外径2 mm ≠ の硬鋼撚線19本を同心燃りに燃 り合せた後、タンデム押出機によって硬鋼燃線 の間隙部および燃線表面と絶縁層との間隙に、 本発明に係る第1表に示す水密性混和物を圧入

 ましくない。耐食性試験(注1)についてみると、実施例1~6では銅との耐食性皮膜が良好に形成され、腐食環境に強いと推考される。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明の水密性混和物を屋外用のポリエチレン絶縁電線、架橋ポリエチレン絶縁電線の水密用に使用すれば、十分な水密性と腐食性雨水が電線内部に侵入しても良好な耐食効果を示すので、この種の絶縁電線で発生している応力腐食断線事故を未然に防止することができ、電力保安上、大いに寄与する。

出願人 タッタ電線株式会社

代理人 弁理士 水 口 孝 一

第 1 表

	Nio.	実		施		91		比較例		
配合材料 (盘及部)		1	2	3	4	5	6	1	2	3
低分子ポリエチレン	* 1	100	20	50.	40	20	100	100	20	20
エチレン酢酸ビニル共血合体	* 2	:	80			80			80	80
ポリプテン	* 3			50						
エチレンエチルアクリレート 共重合体	* 4				60					
エポサイザーW-100EL (エポキシ化油系)		0.01	0.1	1.5	2	8	3	0.005	·	2
エポサイザーW-121 (エポキシ化脂肪酸エステル)	%)						. 2			
ベングトリアゾーノ	ν	0.2	0.2	1.5	0.5	2.5	1	0.1	2	0.05
ベンゾトリアゾールモノエタ。 アミン塩	ノール			1	1.5	0.5	0.5			
耐食性は験(注1)		0	0	0	0	0	0	×	×	×
- (i± 2)		0	О	0	0	0	0	△~×	△~×	×

※1:平均分子量1000、 ※2:VA=20%、 M l 帧=400

※3:平均分子量1500、 ※4:EA=15%、 MI值=150